

2003年8月15日



P R E S S R E L E A S E

SiP コンソーシアム

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 3-9-5

新横浜第3東昇ビル 7F

問い合わせ先 SiP コンソーシアム事務局

Tel. (045)474-4311 Fax. (045)474-4314

SiP コンソーシアム公式 Web サイトオープン

SiP コンソーシアム（事務局：神奈川県横浜市、理事長：藤津 隆夫）は会員企業による共同研究・開発のリアルタイムな情報発信のため、公式 Web サイトをオープン致します。

URL は<http://www.sip-c.com> 、2003年8月18日から閲覧が可能です。

SiP コンソーシアムとは

SiP(System in Package)コンソーシアムは、次世代 SiP の効率的な開発を目的とし、半導体パッケージング工程を担う主要な材料・装置会社を中心に活動しております。各社が得意とする分野での最先端の技術を持ち寄って SiP 開発を行う為「World Wide No.1 の技術」が実現可能です。このような各異業種企業間の切磋琢磨による技術力の向上と精練された開発を期待し、2002年8月1日に SiP コンソーシアムを設立致しました。

今後「SiP 技術のインフラ整備の為の啓蒙活動/セミナー/Defecto 化推進」「SiP 技術開発(SiP の部品・材料・装置技術開発)」に取り組んでいます。

役員紹介

（会長） 川西 剛（TEK コンサルティング代表）

（副会長） 須賀 唯知（東京大学、先端科学技術研究センター 教授）

（理事長） 藤津 隆夫（J-SiP Walton 株式会社 代表取締役社長）

会員企業（2003年8月15日現在、五十音順）

イビデン株式会社、上野精機株式会社、J-SiP Walton 株式会社、株式会社新川、

新日本製鐵株式会社、住友ベークライト株式会社、田中電子工業株式会社、

株式会社ディスコ、凸版印刷株式会社、株式会社巴川製紙所、日立化成工業株式会社

リンテック株式会社

今後の計画

SiP コンソーシアムで行われる技術開発紹介をメインコンテンツに随時更新・掲載し、SiP 技術サイトとしてのポータル化を図ります。

以上